'03年07月10日(木)'18時19分 宛先: OBLON

発信: YKI PATENT ATTORNEYS

R:307

P. 37

esp@cenet - Document Bibliography and Abstract - FINE PA...

http://12.espacenet.com/espacenet/abstract?CY=ep&LG=en&...

FINE PATTERN FORMATION OF SINGLE CRYSTAL OR POLYCEVSTAL THE STELL

Patent Number;

JP63051641

Publication date:

1988-03-04

inventor(s):

IKEGAMI NAOKATSU, others:

10

Applicant(s):

OKI ELECTRIC INDICOLITO

Requested Patent:

T JP63051641

Application Number:

JP19860194044 19860821

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enable a fine pattern of single crystal or polycrystalline SI with high precision to be formed easily in simplified processes by a method wherein an etching mask comprising an oxide Si film is directly formed on the surface of single crystal or polycrystalline Si film by means of irradiating said surface with oxygen ion beams.

CONSTITUTION: A polycrystalline Si film 23 is formed on an oxide Si film 22 on an Si substrate 21. A natural oxide film layer 24 is produced on the surface of polycrystalline Si film 23. Thus, the natural oxide film 24 is removed by fluoric acid. Next, the non-etched region of polycrystalline film 23 is irradiated with oxygen ion beams 25 to implant the surface with oxygen ion. Thus, another Si film 26 is formed on the surface of non-etched region of polycrystalline film 23. Next, the polycrystalline Si film 23 is laser-etched using the oxide Si film 26 as a mask. Thus, the polycrystalline Si film 23 is left only below the oxide Si film 26 so that a fine pattern of polycrystalline Si film 23 may be formed. Later, the oxide Si film 26 is removed. Likewise, a fine pattern of single crystal Si film can be formed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

· 103年07月10日(木) 18時19分 院先: OBLON

⑩日本国特許庁(JP)

40特許出額公開

R: 307

母公開特許公報(A)

昭63-51641

@Int.CI,1

識別配号

庁内整理番号

◎公開 昭和63年(1988)3月4日

H 01 L 21/302

N-8223-5F Z-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

8発明の名称 単結晶または多結晶Si膜の微細パターン形成方法

②特 期 昭61-194044

❷出 駒 昭61(1986)8月21日

砂発 明 者 池上 支 **20** 异 男 老 鵩

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

砂出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

②代 葉 人 弁理士 菊 池

1. 妈别の名称

)

早菇品はたは多額品 81 第の敬雄ペターン形成方

特許請求の範囲

(a) 無板上に単語品は大は多語品 51 数を形成する

(4) 七の単独品せたは多額品 51 裏の非エフテング 低球に乗業イオンセームを底射して、鉄領域の表。 両代徴化 Si 観を形成する工程と、

(c) その優化 Si 異をマスタとして単胎品また状多 組品,81 展をレーヤアシストエフテングし、早晨春 または多路点 21 美の像期パターンを形成する工程 とを具備してなる単結晶さた仕事結晶 SI 誠の数据 ペターン形成方法。

3. 発明の許疑な説明

(健族上の利用分野)

との発明は、単純品されは多数品 Si 順をレーザ アシストエッテンタ依化より強調パターン化形成 する方法に関するものである。

(健衆の技術)

世景、大坂福半導体兼鉄四塔(以下VL81と 時ナ)におけるゲート電面材料として、多額品Si が広く思いられている。また、この多性品引のエ クチンチ法として、多結晶 Si 化対するメメージの 少ないレーザアシストエッナング伝が最近接用さ

無る凶は、そのレーサアシストエッテングを実 鬼する従来のレーデアシストエッテング装置の一 構成例を示す収略図でもり、この英能は、イタス アンデット・アアストラクツ・オブ・デ・16 th (1984 インターナショナル)コンフエレンス・ オン・ソリウド・ステイト・ディイシス・アンド ・マテリアルズ、コーベ (Extended Abstracts of the 16th (1984 International) Conference on Solid State Devices and Materials , Kohe) , 1984, PP. 441~446 K関示されている。

第2例において、1は反応望であり、Cer ガス (10~100 torr)が導入される。また、その反応 31月の保持休えに独エンテング対象物を例えば 1

独開昭63~51641(2)

多級品 SI で単級品 SI が保持される。また、エキシマレーヤとして Xe Ce (308 nm) が用いられ、そのエキシマレーヤビーエイが 石変 窓 5 を乗して動配反応 在 1 内代導入され、被エフテンク対照 物 3 状配割される。すると、彼エフテンク対照 物 3 状配で Ces メスが光解題され、かつ北による破エファンク対照 物 3 の助起がなされ、エフテンク反応が進行する。

配領域の表面に似たSI 頭を形成した後、その数化 SI 頭をマスクとして単語品または多細品 SI 膜を レーザアシストエッテンクし、根細パメーンを形 双する。

(作用)

(解析例)

単数益または多結為 31 段に酸素イオンビームを 照射し、伊沢イオンを注入すると、狂入された酸 第イオンは単端益または多結為 81 と反応して酸化 53 に変化する。すなわち、酸化 61 頃が形成される。 そして、この酸化 81 級が投資にあると。単結晶を たは多級品 81 段をレーマアシストエッチングした 場合、その部分はエッテング反応が全く進行セナ、 銀化 81 頃はエッテングで応が全く進行とす。 銀化 81 頃はエッテングであれる。 最初により、単結晶をたは多結晶 81 歳の会配に返 様エンチングマスタを形成して、それをマスタと してレーマアンストエッチングにより単語品また は多結晶 81 の歌師パターンを形成できる。

以下との発明の一実施例を第1 図を離開して説

3 財 (a)において、1 5 は、レーデアシストエジ ナング時に多結晶 B(優 1 3 に限制されるエキシマ レーデ光を示す。

(発明が解決しようとする防循点)

しかるに、上記のような復実の徴起パターン形成方法では、レジストパターン1 4をエンテンテマスタとしているので、レジストの並布、総元、現象、ペーキング、レジスト除去という原籍を工程を受するだけでなく、多組織 31 個 1 3 の加工程度がレジストパターン1 4 の解像力にも依存するので、機能加工上における後昇がもつた。

との発明は、以上述べた工程をよび加工程度の 問題点を飲去し、無単な工程で、かつ使れた加工 程度でレーザアシストエンテング能化より単純品 または多端晶 SI 級の数据パターンを形成すること かできる単純品または多純晶 SI 原の仮述パターン 形成方圧を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

との発明では、単級基または今級品SI級の非エッテング領域に展示イオンビームを照射して、前

朝する。

第1因(4)は、51 差板21 製造の取化 S1 概2 2 上 化多節点 S1 数 2 3 を形成した 状態を示し、 2 4 は、 多類晶 S1 数 2 3 の表質に存在 する 5 太銀化 異知で ある。 との 6 太銀化 異階 2 4 が存在すると、 レー ザアンストエンテングを行つても、 エフテング 反 応が全く 進行しない。

そとで、まず、抓1回切に示すように、自然設 化原産24をファ原により放去する。

次代、第1 随に代示すように、旅旅イオンマーム 2 5 を多確義 31 製 2 3 の非エフテング観象に限制し、該領域の最高に設まイオンを住入する。 すると、注入された改まイオンは多級為 31 と反応して象化 51 (810。) に変化し、その結果、前記第 1 図(c) に示すように、多時品 31 展 2 3 の非エクテング観域の表面に酸化 51 原 2 6 が形成される。

次に、その配化 Si 美2 6 をマスクとして、32 2 2 に示したレーザアシストエシテンダ装置を用いて、多紹及 Si 美2 3 をレーザアシストニッテングする。との時のダ子が第1 包切に示されており、

)

* 103年07月10日(木) 18時20分 烷先: OBLON

特問昭63-51641(3)

四中27は、多銀馬 SI 級23に用封されるエナシマレーザ光である。

とのレーザアシストエッテングを行うと、多数 B S1 版 2 3 は第 1 凶 (a) K 示すよう K 康 化 S1 展 2 6 の下にのみ扱る。これにより、多額易 S1 展 2 3 の 強組パメーンが形成されたことになる。その後、 歳化 S1 限 2 6 を除去する。

なお、以上の一突動例は、多数点 Si 膜の数照パ メーンを形成する場合であるが、内様にして早期 品 Si 製の使用パメーンを形成することもできる。 (発男の効果)

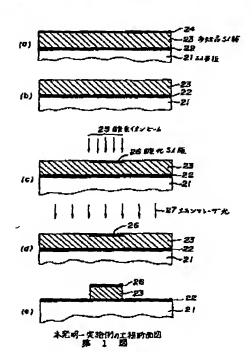
以上辞頭に説明したように、この発明の強動パターン形成方法によれば、凝集イオンピームの機能により、単級品をたは多相及Si 展の表面に関化Si 度からをるエッテンクマスクを重要形成するようにしたので、レジストペターンからなるエッテングマスクを用いる場合に比較して工程を顕常化することができる。また、電磁レンズで設定イオンピームを最少に使つて数率な高相関の使化Si 展を形成するととができるので、単動品をたは多知を形成するととができるので、単動品をたは多知

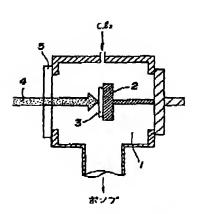
長 SI の高材度の鉄板パメーンを容易だ形成することができる。

4. 公面の簡単な説明

第1回はこの発明の単結品を大は多級品 SI原の 後期ペターン形成方法の一実施到を示す工程所成 2、第2回はレーデアシストエッテング装置の一 構成例を示す収略図、第3回は従来の多結品 SI の敬願ペターン形成方法を示す工権所面図である。 21… SI基板、23…多結晶 SI 課、25… 成果 イオンビーム、26… 成化 SI 模、27…エキシマレーデ票。

> 等許出取人 神理外工療株式会社 (*) 78 代理人 升環士 海 施 弘 (*)



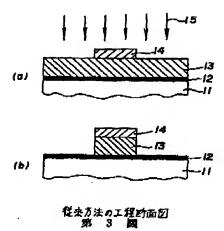


レーサアンストエッチング 袋 盗の旅玩略団 第 2 図

)

)

特制昭63-51G41(4)



-222-